

证券代码：600183

证券简称：生益科技

广东生益科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：202605

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他
会议召开方式	上证路演中心网络互动
时间	2026年05月07日上午10:00-11:00
地点	上海证券交易所上证路演中心
上市公司接待人员姓名	董事长：陈仁喜先生 总经理：曾红慧女士 董事会秘书：唐芙云女士 总会计师：林道焕先生 独立董事：赵彤先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>公司在2025年紧紧抓住AI浪潮带来的机遇，灵活应对市场分化与成本波动，紧密围绕公司战略与市场前沿，以创新驱动和客户需求为导向，在多个高增长、高技术壁垒的战略性产品市场主动出击，取得了突破性进展，2025年度，公司实现营业收入284.31亿元，较上年同期增长39.45%，归属于上市公司股东的净利润33.34亿元，较上年同期增长91.75%。</p> <p>2026年第一季度，公司抓住AI驱动的算力需求，在面对高位原材料成本下，采取提质控量的应对策略，持续大力推进市场认证并加大力度对重要领域核心终端的开发，2026年第一季度，实现营业收入81.41亿元，较上年同期增长45.09%，归属于上市公司股东的净利润11.58亿元，较上年同期增长105.47%。</p> <p>在市值管理方面，公司通过业绩说明会、投资者接待、良好</p>

投资者关系活
动主要内容介
绍

的业绩表现及坚持自 1998 年上市至今连续每年高比例分红等方式，主动加强与资本市场沟通，积极回应投资者关切，提升公司投资价值，打造更加细致化、全方位化的市值管理工作。

线上投资者提出的问题及公司回复情况：

1. 公司 2025 年研发投入 14.5 亿元，金额较大，主要投入研发哪些方向和产品？

答：尊敬的投资者，您好！2025 年度，公司研发投入主要集中在汽车电子用高 Tg 高耐热覆铜板基材技术研究，AI PCB 用无卤高耐热、高可靠中等损耗覆铜板基材技术研究，高尺寸稳定性无胶单面挠性覆铜板技术研究等方面，具体请查阅公司 2025 年年度报告。谢谢。

2. 陈董事长好，公司在研的重大项目有哪些？进展情况如何？请分析公司与同行在高端 CCL(覆铜板)竞争中处于什么水平？预测在未来 3 年里，公司在高端 CCL 的市场份额将会如何变化？

答：尊敬的投资者，您好！2025 年度，公司研发投入主要集中在汽车电子用高 Tg 高耐热覆铜板基材技术研究，AI PCB 用无卤高耐热、高可靠中等损耗覆铜板基材技术研究，高尺寸稳定性无胶单面挠性覆铜板技术研究，FC-BGA 用 Low CTE、高模量封装基材技术研究，HDI 用低介电高性能覆铜板技术研究等方面。

公司以全方位市场及全系列产品的战略布局，提供应用于各个领域的产品，覆盖常规、中高 TG、无卤、高导热、汽车、高频高速、封装等。公司持续在“高速”“高频”“封装”等高端领域投入技术研发已超过十数年，获得了深厚的积累和经验，在客户不断提出更高要求的时候，在技术上更快的给出解决方案，并已根据市场需求推出一代代的产品以应对客户的不同需求，并基于在 AI 的产品认证布局以及在客户端的积累，需求转化为实质

性的订单。谢谢。

3. 林总好，公司为了扩产能正在加大生产基地的投资建设，本次 2025 年年报每 10 股分红 8 元，是否会导致现金流周转困难？公司应对的措施是什么？（说明：作为贵公司的忠实个人投资者十分欢迎和欣赏高比例分红的举措，但担心公司现金流周转的风险）

答：尊敬的投资者，您好！公司 2025 年度拟每 10 股分 8 元，连同已在 2025 年 9 月实施的每 10 股派现金红利 4 元的半年度利润分配，2025 年合计分红是每 10 股派 12 元。公司长期坚持稳健经营策略，经营性现金流充沛；与银行保持良好的合作关系，信用资质优良，综合授信额度充足、备用融资空间充裕，融资渠道多元化。公司将持续做好现金流精细化管理与资金统筹规划，合理匹配经营现金流、分红支出与资本开支等相关工作。因此，本次分红与扩产并行不会引发现金流周转压力，能够兼顾股东回报、产能扩张与公司稳健长远发展。谢谢。

4. 公司为适应 AI 硬件需求的大爆发，目前正在大力投资新建和扩产的生产基地有哪些？进度怎样？每个扩产和新建基地，预计何时开始投产并完成产能爬坡，达到正常生产的状态？对 2026-2028 年近 3 年的业绩，将会起到怎样的作用？

答：尊敬的投资者，您好！公司新投产项目包括江西二期、常熟及泰国项目，这些项目在陆续投产中，全部投产后，预计全年新增覆铜板产能约 2850 万平方米（约 2280 万张）。松山湖高性能覆铜板项目，投资总额约 52 亿元，预计年产能 4,800 万平方米（约 3840 万张）及 10,000 万米商品粘结片,分两期建设，预计 2026 年下半年启动。谢谢。

5. 4 月营业收入多少？目前的产能是否满足市场的需求？

	<p>答：尊敬的投资者，您好！公司目前订单饱满，具体经营情况请关注公司定期报告。谢谢。</p> <p>6. 陈董事长好，公司已采取或者计划采取哪些措施提升和保障主要产品的成本和毛利率水平处于行业中的先进水平？公司覆铜板的4大原料，即环氧树脂、电子玻纤布、电解铜箔、功能性填料，目前自产自供率是多少？预计未来3年这些原料的自供率会怎样变化？能否实现这4大原料全部自产自供？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司通过技术和管理降低传统产品的成本，提升传统产品的竞争力，守住原有产品市场竞争优势，同时积极开拓新产品市场，保持规模领先战略。通过聚焦高端主流市场产品，把握AI、先进封装、HDI、新能源、卫星通讯、自动驾驶等市场快速发展机会，充分利用外部资源，提升创新研发能力，保持产品技术领先。依据公司2026-2030年战略发展规划，公司仍将继续深耕覆铜板主业。谢谢。</p> <p>7. 请问公司2026年目前是否已经批量采购Q布？现阶段是送样认证、小批量试产还是大规模备货状态？主要供货供应商及供货占比分别是多少？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司严格按照法律法规及规范性文件的要求对需披露的信息进行披露，具体经营情况请关注公司定期报告。谢谢。</p> <p>8. 国内国外覆铜板企业一直在提价，请问公司何时提价？为何不涨价？高端覆铜板目前产销情况如何？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！我们会根据市场需求及原材料价格变化，及时调整经营策略，采取相关措施应对。谢谢。</p>
日期	2026年05月07日